

補助事業計画書

申請企業名	〇〇〇〇株式会社		
代表者の職名・氏名	代表取締役社長 〇〇 〇〇		
本社所在地	〒320-8501 栃木県宇都宮市埴田1-1-20		
事業の実施場所	同上		
資本金(出資金)	〇〇〇千円	従業員数	〇〇人
区分(〇で囲んでください)	<input checked="" type="checkbox"/> 中小企業者等 <input type="checkbox"/> 中堅企業者		
連絡先	(TEL) 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇		
主要設備	<ul style="list-style-type: none"> ・レーザー加工機 〇台 半導体製造装置部品製造用 ・プレス加工機 〇台 		
主たる業種	生産用機械器具製造業		
主な生産品目	半導体製造装置部品(年間生産額:〇〇〇〇千円)		
会社略歴	<ul style="list-style-type: none"> ・昭和〇年〇月 創業 ・平成〇年〇月 ISO9001、14001取得 ※沿革が記載された会社のパンフレット添付でも可		
事業責任者	工場長 〇〇 〇〇		
事業担当者	製造部 担当 〇〇 〇〇		
事業担当者の連絡先	(TEL) 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 (E-mail) 〇〇〇〇@〇〇〇.co.jp		
事業名	半導体製造装置用部品の生産技術向上に伴う〇〇加工機の導入		
事業で扱う設備等	〇〇加工機		
対象とする特定重要物資等	半導体		
事業計画の概要	当社の主要製品である〇〇の製造において、現在〇台の〇〇加工機を運用している。しかし、要求される加工精度を満たすことができず、受注を断念するケースが発生している。 そこで本事業では、加工精度の高い〇〇加工機を導入し、より高品質な部品製造を可能とすることで、〇〇生産技術を高度化し、関連部品の受注量増加を図る。		
事業の効果	〇〇生産技術の高度化、関連部品の受注量増加		
事業費	総額 22,000,000円 [補助金交付申請額 10,000,000円]		